#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

# (43) 国際公開日 2005 年10 月6 日 (06.10.2005)

#### **PCT**

### (10) 国際公開番号 WO 2005/093919 A1

(51) 国際特許分類7:

**H01S 5/22**, 5/343

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/004249

(22) 国際出願日:

2005 年3 月10 日 (10.03.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-092656

特願2005-057761

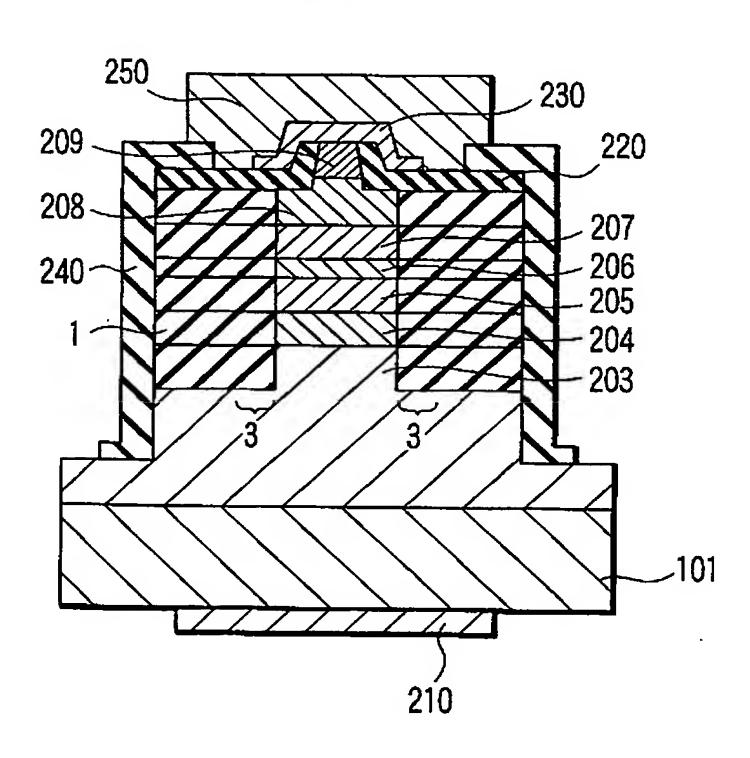
2004年3月26日(26.03.2004) JP 2005年3月2日(02.03.2005) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日亜化 学工業株式会社 (NICHIA CORPORATION) [JP/JP]; 〒7748601 徳島県阿南市上中町岡 4 9 1 番地 1 0 0 Tokushima (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 北野 彰 (KITANO, Akira) [JP/JP]. 桂木 健 (KATSURAGI, Ken) [JP/JP]. 松 村 拓明 (MATSUMURA, Hiroaki) [JP/JP].

- (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外(SUZUYE, Takehiko et al.); 〒 1000013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮 特許綜合事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

/続葉有/

- (54) Title: NITRIDE SEMICONDUCTOR LASER ELEMENT
- (54) 発明の名称: 窒化物半導体レーザ素子



- (57) Abstract: A capacity of a nitride semiconductor laser element is remarkably reduced and a requirement of high-speed response can be met. In the nitride semiconductor laser element, on a major plane of a substrate (101), an n-type semiconductor layer, an activation layer (205) and a p-type semiconductor layer, all of which are made of nitride, are stacked, and a stripe-shaped ridge part (2) is formed on the p-type semiconductor layer. Semiconductor pn-junction in a peripheral area separated from the ridge part is destroyed by ion implantation to form an insulating region (1) for reducing the element capacity.
- (57) 要約: 窒化物半導体レーザ素子の容量を大幅に低減し、高速応答性の要求に対応し得ることが開示されている。基板(101)の主面上にそれぞれ窒化物からなの型半導体層、活性層(205)およびp型半導体層を持層され、p型半導体層にストライプ状のリッジ部(2)が形成された窒化物半導体のリッジ部(2)が形成された窒化物半導体レーザ素子において、リッジ部から離間した、周辺領域の半導体層のpn接合がイオン注領域(1)とされている。

#### 

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。